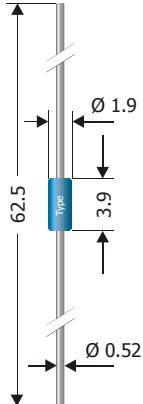


DB3 ... DB4

Bidirectional Si-Trigger-Diodes (DIAC)
Bidirektionale Si-Triggerdioden (DIAC)

Version 2006-04-27

 Dimensions - Maße [mm]	Breakover voltage Durchbruchspannung Peak pulse current Max. Triggerimpuls Glass case Glas-Gehäuse Weight approx. Gewicht ca. Standard packaging taped in ammo pack Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack	28 ... 45 V ± 2 A DO-35 SOD-27 0.13 g
---	--	---



Maximum ratings

	$T_A = 50^\circ\text{C}$	P_{tot}	Grenzwerte
Power dissipation Verlustleistung	$t_p \leq 10 \mu\text{s}$	I_{PM}	± 2 A ¹⁾
Peak pulse current (120 Hz pulse repetition rate) Max. Triggerstrom (120 Hz Puls-Wiederholrate)	T_j	T_s	-50...+100°C -50...+175°C
Operating Junction temperature – Sperrschiichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur			

Characteristics

			Kennwerte
Breakover voltage Durchbruchspannung	$dV/dt = 10 \text{ V}/\mu\text{s}$	DB3 DB4	V_{BO} V_{BO}
Breakover current – Durchbruchstrom	$V = 98\% V_{\text{BO}}$	I_{BO}	$< 200 \mu\text{A}$
Asymmetry of breakover voltage Unsymmetrie der Durchbruchspannung	$ V_{(\text{BO})F} - V_{(\text{BO})R} $	ΔV_{BO}	$< 3.8 \text{ V}$
Foldback voltage – Spannungs-Rücksprung $\Delta I = I_{\text{BO}}$ to/auf $I_F = 10 \text{ mA}$	$dV/dt = 10 \text{ V}/\mu\text{s}$	$\Delta V_{\text{F/R}}$	$> 5 \text{ V}$
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschiicht – umgebende Luft		R_{thA}	$< 300 \text{ K/W}^1)$

¹ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
 Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

